

Werkzeugparametersatz

- **zur Ablation von transparent-leitfähigen Schichten (ITO)**

1. Laserfrequenz: 800 kHz; Laserleistung: 35 % oder

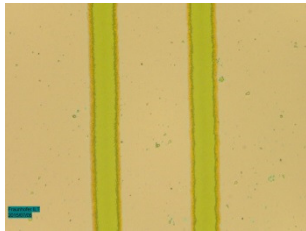
2. Laserfrequenz: 1200 kHz; Laserleistung: 45 %

MarkSpeed: 200 mm/s

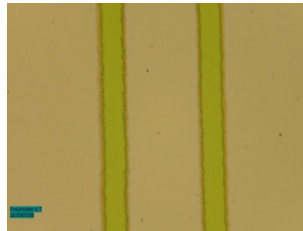
DelayOn: 150 μ s

DelayOff: 150 μ s

Laserfrequenz: 800 kHz;
Laserleistung: 35 %



Laserfrequenz: 1200 kHz;
Laserleistung: 45 %



- **zum Schneiden von Glas mit der Dicke $d = 1.5$ mm**

Fokusslage: 2 mm über der Glasoberseite

Hinterschnitt: 500 μ m breit mit 5 μ m äquidistanten parallelen Linien

Laserleistung: 55 %

Laserfrequenz: 200 kHz

MarkSpeed: 500

DelayOn: 150 μ s

DelayOff: 150 μ s

